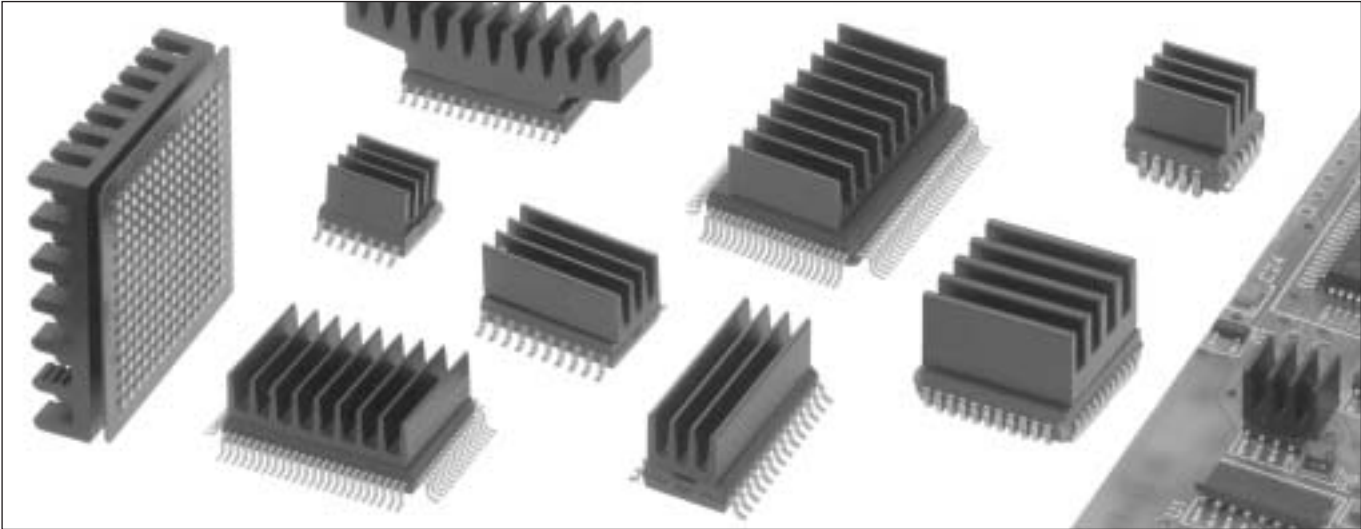


SMD-Kühlkörper

SMD heatsinks

Dissipateurs CMS

B



- besonders geeignet für SMD-Bauteile
 - niedrige Bauform
 - reduziertes Gewicht
 - effektive Wärmeableitung
 - direkt auf das Bauteil aufklebbar
 - kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 - spezielle Verpackung, wie gegurtete Rolle, Magazin, Tablett, etc. auf Anfrage
- particularly suitable for SMD components
 - low profile
 - reduced weight
 - effective heat dissipation
 - can be glued directly onto the component
 - customer specific versions on request
 - special packaging e. g. tape and reel, bar magazin, tray etc. on request
- particulièrement convenables pour composants CMS
 - profil plat
 - poids réduit
 - dissipation efficace
 - à coller directement sur le composant
 - versions spéciales sur demande
 - emballage spécial comme par ex. bande roulée, chargeur, tableau etc. sur demande

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Länge Length Longueur [mm]	R _W [K/W]	
ICK SMD A 5...	5	123	
ICK SMD A 8...	8	87	
ICK SMD A 10...	10	75	
ICK SMD A 13...	13	63	
ICK SMD A 17...	17	51	
ICK SMD A 22...	22	34	
ICK SMD B 5...	5	56	
ICK SMD B 7...	7	47	
ICK SMD B 10...	10	35	
ICK SMD B 13...	13	29	
ICK SMD B 19...	19	22	
... bitte angeben: SA = schwarz eloxiert MI = lötbare Oberfläche			... veuillez indiquer: SA = anodisé noir MI = surface soudable
... please indicate: SA = black anodised MI = solderable surface			